Phased Array Antenna Patterns—Part 3: Sidelobes and Tapering

相控阵天线方向图——第3部分:旁瓣和锥削

作者: ADI 公司 Peter Delos, Bob Broughton, Jon Kraft

简介

在第一部分中,我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中,我们讨论了栅瓣和波 束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影响。锥削就是操控 单个元件的振幅对整体天线响应的影响。

在第一部分中未应用锥削,且从图中可以看出第一旁瓣为-13 dBc。锥削提供了一种减少天线旁瓣的 方法,但会降低天线增益和主瓣波束宽度。在简要介绍锥削之后,我们会详细说明与天线增益相关的 几个要点。

傅里叶变换:矩形函数 ↔ sinc 函数

在电气工程中,有各种不同的方法可以将一个域中的矩形函数转变为另一个域中的 sinc 函数。最常见的形式是时域中的矩形脉冲转换成 sinc 函数的频谱分量。这个转换过程是可逆的,在宽带应用中,宽带波形也可以转换为时域中的窄脉冲。相控阵天线也具有类似的特性:沿阵列平面轴的矩形加权按照正弦函数辐射方向图。

应用到此特性,以 sinc 函数表示的第一旁瓣只有-13dBc 是有问题的。图1显示了这个原理。



图 1. 时域中的矩形脉冲在频域中产生正弦函数,第一旁瓣仅为-13 dBc。

锥削(或加权)

要解决旁瓣问题,可以在整个矩形脉冲内使用加权处理。这在 FFT 中很常见,相控阵中的锥削选项则 是直接模拟了 FFT 中加权。遗憾的是,加权也是存在缺点的,它虽然实现了减少旁瓣但需要以加宽主 瓣为代价。图 2 显示了一些加权函数示例。



波形与天线类比

从时间到频率的转换是很平常的,大多数电气工程师自然会明白。但是,对于刚接触相控阵的工程师 来说,如何使用天线方向图类比在一开始并不明确。为此,我们用场域激励代替时域信号,并用空间 域代替频域输出。

时域 → 场域

- v(t)一电压是时间的函数
- E(x)一场强与孔径中的位置呈函数关系

频域 → 空间域

- Y(f)一功率谱密度是频率的函数
- G(q)一天线增益是角度的函数

图 3 显示了这些原理。在这里,我们比较了阵列中应用两种不同加权的辐射能量。图 3a 和图 3c 显示 场域。每个点表示这个 N = 16 阵列中一个元件的振幅。在天线之外,没有辐射能量,辐射从天线边

缘开始。在图 3a 中,场强出现突变,而在图 3c 中,场强随着距离天线边缘的距离增大而逐渐增大。 对辐射能量造成的影响分别如图 3b 和图 3d 所示。



图 3. 显示变窄元件转化为辐射能量加权的图表;

(A) 对所有元件使用统一加权; (b) 正弦函数在空间内辐射; (c) 对所有元件使用海明窗加权处理; 以及(d) 以加宽主波束为代价,将辐射旁瓣降低到 40 dBc。

在下一节中,我们将介绍影响天线方向图性能的两种附加误差项。第一种是互耦。在本文中,我们只 是提出存在此问题,并且给出用于量化此影响的 EM 模型的数量。第二种是由于在相移控制中精度有 限而产生的量化旁瓣。我们对量化误差进行了更深入地处理,并对量化旁瓣进行了量化。

互耦误差

这里讨论的所有方程和阵列因子图都假设元件是相同的,并且每个元件都具有相同的辐射方向图。但 事实并非如此。其中一个原因是互耦,即相邻元件之间耦合。元件分散在阵列中与元件彼此紧密排列 相比,其辐射性能会发生很大变化。位于阵列边缘的元件和位于阵列中心的元件所处的环境不同。此 外,当波束转向时,元件之间的互耦也会改变。所有这些影响会产生一个附加的误差项,需要天线设 计人员加以考虑,在实际设计中,需要花大量精力使用电磁仿真器来表征这些条件下的辐射影响。

波束角度分辨率和量化旁瓣

相控阵天线还有另一个缺陷,用于波束转向的时间延迟单元或移相器的分辨率是有限的。这通常利用 离散时间(或相位)步长来实现数字控制。但是,如何确定延迟单元或移向器的分辨率或位数,以达 到的所需的波束质量呢?

与常见的理解相反,波束角度分辨率并不等于移相器的分辨率。从方程式1(第二部分中的方程式 2)中,我们可以看出这样的关系:

$$\theta = \sin^{-1} \frac{\Delta \Phi \,\lambda}{2\pi \,d} \tag{1}$$

我们可以用整个阵列中的相移来表达这种关系,需要将阵列宽度 D 替换为元件间隔 d。然后如果我们 将移相器 ΦLSB 替换为ΔΦ,我们可以粗略估算波束角度分辨率。对于 N 个元件以半个波长间隔排列的 线性阵列来说,波束角度分辨率如方程式 2 所示。

$$\theta_{RES} \propto \sin^{-1} \frac{\Phi LSB}{N\pi}$$
(2)

这是背离瞄准线的波束角度分辨率,描述了当阵列的一半相移为零,另一半的相移为移相器的 LSB 时的波束角度。如果不到一半的阵列通过编程达到相位 LSB,则角度可能更小。图 4 显示使用 2 位移相器的 30 元件阵列的波束角度(相位 LSB 逐渐增加)。注意,波束角度增加,直到一半元件移相 LSB,然后在所有元件移相 LSB 时归零。当波束角度通过阵列中的相位差而变化时,这是有意义的。注意,

正如前面计算的那样,此特性的峰值为 θ_{RES}。



图 4.30 元件线性阵列在 LSB 时的波束角度与元件数量之间的关系。



图 5. 移相器分辨率为 2 位至 8 位时, 波束角度分辨率与阵列大小的关系。

图 5 显示不同移相器分辨率下 θ_{RES} 与阵列直径 (元件间隔为 $\lambda/2$) 的关系。这表明,即使是 LSB 为 90° 的非常粗糙的 2 位移相器,也可以在直径为 30 个元件的阵列中实现 1° 的分辨率。在第一部分使 用方程式 10 针对 30 元件、 $\lambda/2$ 间隔条件进行求解时,主瓣波束宽度约为 3. 3°,表示即便使用这个 非常粗糙的移相器,我们也具备足够的分辨率。那么,使用更高分辨率的移相器又会得出什么结果? 从时间采样系统(数据转换器)和空间采样系统(相控阵天线)之间的类比可以看出,较高分辨率的 数据转换器产生较低的量化本底噪声。更高分辨率的相位/时间偏移器会导致较低的量化旁瓣电平 (QSLL)。

图 6显示之前描述的编程采用 θ_{RES} 波束分辨率角度的 2 位 30 元件线性阵列的移相器设置和相位误差。 一半阵列设为零相移,另一半设为 90°LSB。注意,误差(理想量化相移与实际量化相移之间的差异) 曲线呈锯齿状。



图 7 显示同一天线在转向 0°和转向波束分辨率角度时的天线方向图。请注意,由于移相器的量化误差,出现了严重的方向图退化。



当孔径内发生最大量化误差,其他所有元件都是零误差,且相邻元件间隔LSB/2时,出现最糟糕的量化旁瓣情形。这代表了最大可能的量化误差和孔径误差的最大周期。图8显示了使用2位30元件时的这种情况。



这种情况在可预测的波束角度下(如方程3所示)发生。

$$\theta_{MAXQSLL} = \sin^{-1} \frac{\pm n}{2^{BITS}} \tag{3}$$

其中 n < 2^{BITS} , 且 n 为奇数。对于 2 位系统,这种情况会在±14.5°和±48.6°范围之间发生 4 次。 图 9 显示该系统在 n = 1, q = +14.5°时的天线方向图。注意在 - 50°时具有明显的 - 7.5 dB 量化 旁瓣。



除了量化误差依次为0和LSB/2的特殊情况外,在其他波束角度下,rms误差随着波束在孔径上的扩散而减小。事实上,对于n为偶数值的角度方程(方程式3),量化误差为0。如果我们绘制在不同移相器分辨率下最高量化旁瓣的相对电平,会出现一些有趣的方向图。图9显示100元件线性阵列最糟糕的QSLL,该阵列使用海明锥形,以便将量化旁瓣与本节前面讨论的经典开窗旁瓣区分开来。

注意,在 30°时,所有量化误差都趋于 0,这可以显示为 sin(30°) = 0.5 时的结果。请注意,对于 任何特定的 n 位移相器,在最糟糕电平下的波束角度在更高分辨率 n 下会显示零量化误差。在这里可 以看出描述的最糟糕旁瓣电平下的波束角度,以及 QSLL 在每位分辨率下改善了 6 dB。



图 10. 在 2 位至 6 位移相器分辨率下,最糟糕的量化旁瓣与波束角度的关系。



2 位至 8 位移相器分辨率的最大量化旁瓣电平 QSLL 如图 11 所示,它遵循类似的数据转换器量化噪声规律,

$QSLL \alpha 20 \log_{10} 2^{-BITS}$

(4)

或每位分辨率约6 dB。在2位时,QSLL 电平约为-7.5 dB,高于数据转换器进行随机信号采样时经典的+12 dB。这种差异可以视为在孔径采样时周期性出现的锯齿误差导致的结果,其中空间谐波会增加相位。注意QSLL 与孔径大小不呈函数关系。

总结

我们现在可以总结出天线工程师面临的与波束宽度和旁瓣相关的一些挑战:

- 角度分辨率需要窄波束。窄波束需要大孔径,这又需要许多元件。此外,波束在背离瞄准线时 会变宽,所以需要额外的元件,以在扫描角度增大时保持波束宽度不变。
- 似乎可以通过增大元件间隔来扩大整个天线区域,而无需额外增加元件。此举可以让波束变窄, 但是,很遗憾,如果元件分布不均,会导致产生栅瓣。可尝试通过减小扫描角度,同时采用有 意随机显示元件方向图的非周期阵列,来利用增加的天线区域,同时最大限度减少栅瓣问题。
- 旁瓣是另一个问题,我们已知可以通过将阵列增益朝向边缘逐渐减小来解决。但是,这种锥削 以波束变宽为代价,又会需要更多元件。移相器分辨率会导致出现量化旁瓣,在设计天线时也 必须加以考虑。对于采用移相器的天线,波束斜视现象会导致角位移与频率相互影响,从而限 制高角度分辨率下可用的带宽。

以上就是有关相控阵天线方向图全部三个部分的内容。在第一部分中,我们介绍波束指向、阵列因子和天线增益。在第二部分中,我们讨论栅瓣和波束斜视的缺点。在第三部分中,我们讨论锥削和量化 误差。本文不是针对精通电磁和辐射元件设计的天线设计工程师,而是针对在相控阵领域工作的大量 相邻学科的工程师,这些直观的解释,将有助于他们理解影响整个天线方向图的性能的各种因素。

参考电路

Balanis, Constantine A. <u>天线理论、分析和设计</u>。第3版, Wiley, 2005年。
Mailloux, Robert J. <u>相控阵天线手册</u>。第2版。Artech House, 2005年。
O' Donnell, Robert M. "<u>雷达系统工程: 简介</u>。" IEEE, 2012年6月。
Skolnik, Merrill. *雷达手册*。第3版, McGraw Hill, 2008年。

作者



Peter Delos



Peter Delos 是 ADI 公司航空航天和防务部的技 术主管,在美国北卡罗莱纳州格林斯博罗工作。 他于 1990 年获得美国弗吉尼亚理工大学电气工 程学士学位,并于 2004 年获得美国新泽西理工 学院电气工程硕士学位。Peter 拥有超过 25 年 的行业经验。其职业生涯的大部分时间都致力于 高级 RF/模拟系统的架构、PWB 和 IC 设计。他目 前专注于面向相控阵应用的高性能接收器、波形 发生器和频率合成器设计的小型化工作。

Bob Broughton

Bob Broughton 于 1993 年开始在 ADI 公司工作, 历任产品工程师和 IC 设计工程师等职位,目前 担任航空航天和防务部的工程总监。加入 ADI 之 前,Bob 曾在 Raytheon 担任 RF 设计工程师并在 Peregrine Semiconductor 担任 RFIC 设计师。 Bob 于 1984 年毕业于西弗吉尼亚大学,获电气 工程学士学位。



Jon Kraft

Jon Kraft 是高级现场应用工程师,工作地点在 科罗拉多州,已在 ADI 公司工作了 13 年。他主 要致力于软件定义无线电和航空航天相控阵雷达 应用。他拥有罗斯豪曼理工学院电子工程学士学 位和亚利桑那州立大学电子工程硕士学位。他拥 有九项专利,六项与 ADI 相关,一项正在申请中。